

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京控股有限公司  
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：392)

## 海外監管公告

### 在中國公開發行境內公司債券

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。

謹此提述北京控股有限公司（「本公司」）日期為 2023 年 7 月 20 日就有關中國證券監督管理委員會批准本公司在中國境內向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣 100 億元的公司債券（「公司債券」）的公告（「該公告」），公司債券將分期發行並在上海證券交易所（「上交所」）上市。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司計劃發行規模不超過人民幣 20 億元的科技創新公司債券（第三期）（「第三期科技創新公司債券」），第三期科技創新公司債券分為兩個品種發行，最終票面利率將根據本公司和主承銷商根據簿記建檔結果確定。

本公司已在上交所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上載以下有關第三期科技創新公司債券發行的文件：

1. 北京控股有限公司 2024 年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第三期）發行公告。詳細內容，請參閱本公司於上交所網站刊發的公告，網址如下：  
[http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-08-08/241437\\_20240808\\_HDJR.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-08-08/241437_20240808_HDJR.pdf)

2. 北京控股有限公司 2024 年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第三期）募集說明書。詳細內容，請參閱本公司於上交所網站刊發的公告，網址如下：  
[http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-08-08/241438\\_20240808\\_ZO0M.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-08-08/241438_20240808_ZO0M.pdf)
3. 北京控股有限公司 2024 年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第三期）信用評級報告。詳細內容，請參閱本公司於上交所網站刊發的公告，網址如下：  
[http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-08-08/241437\\_20240808\\_RZQ3.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-08-08/241437_20240808_RZQ3.pdf)

承董事會命  
北京控股有限公司  
執行董事  
譚振輝

香港，2024 年 8 月 8 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事楊治昌先生（主席）、姜新浩先生（副主席）、熊斌先生（行政總裁）、耿超先生及譚振輝先生；獨立非執行董事武捷思先生、林海涵先生、楊孫西博士及陳曼琪女士。